

(11) Publication number:

11-097966

(43) Date of publication of application: 09.04.1999

(51)Int.CI.

HO3H 9/145 HO3H 9/25

H03H 9/64

(21)Application number: 09-275174

(71)Applicant: TDK CORP

(22) Date of filing:

22.09.1997

(72)Inventor: NAKAZAWA MICHIYUKI

**OSANAI KATSUNORI** 

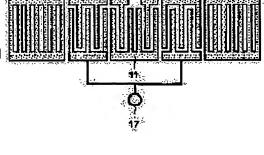
**SATO KATSUO** 

#### (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide balanced type output terminals, to increase the impedance, and to prevent a filter from being largely scaled due to this by dividing a central surface acoustic wave transformer (IDT) into two part, and constituting it so that acoustic cascade connection and electric serial connection can be obtained.

SOLUTION: A central IDT 11 is arranged on a piezoelectric substrate, and outside IDT 12 and 13 are arranged at the both outside parts, and reflectors 14 and 14 are arranged at the further both outside parts. The polarities of the right and left acoustic ports of the central IDT 11 are made opposite so that the outside IDT 12 and 13 can be formed so as to be vertically inverted. Output terminals 15 and 16 connected with the central IDT 11 are commonly formed as ungrounded balanced output type output terminals. The central IDT 11 is divided into two parts, and serially connected so that output impedance can be turned into 200 O. An



input terminal 17 connected with the outside IDT 12 and 13 is obtained as an unbalanced type input terminal.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

09.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of

21.05.2002

rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平11-97966

(43) 公開日 平成11年 (1999) 4月9日

(51) Int. Cl. 6	識別記号		FI	
H 0 3 H			rı H03H	9/145 A
нозн	9/25		110 311	9/25 Z
	9/64			9/64 Z
	5/ 04			5/ 04 Z
, 	審査請求 未請求 請求項の数2	FD		(全6頁)
(21) 出願番号	特願平9-275174		(71) 出願人	000003067
	·			ティーディーケイ株式会社
(22) 出願日	平成9年(1997)9月22日			東京都中央区日本橋1丁目13番1号
			(72) 発明者	中澤 道幸
	·			東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ
				ーディーケイ株式会社内
			(72) 発明者	小山内 勝則
				東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ
			-	ーディーケイ株式会社内
		-	(72) 発明者	佐藤 勝男
				東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ
				ーディーケイ株式会社内
			(74) 代理人	弁理士 石井 陽一
				•

#### (54) 【発明の名称】弾性表面波フィルタ

#### (57) 【要約】

【課題】 縦結合型二重モード弾性表面波フィルタにお いて、その入出力の両方、または入力か出力かのいずれ かの端子を平衡型とし、かつそのインピーダンスを従来 構成の50Ωからその4倍の200Ω前後に上昇させる と共に、これによるフィルタの大型化を避ける。

【解決手段】 弾性表面波伝搬方向に沿って3個のID Tを近接配置し、0次対称モードと2次対称モードとの 結合を利用する構成において、中央のIDTを2分割 し、音響的には縦続接続、電気的には直列接続となるよ うにする。また、弾性表面波伝搬方向に沿って2個のI DTを近接配置し、0次対称モードと1次反対称モード との結合を利用する構成において、前記2個のIDTの 一方を2分割し、音響的には縦続接続、電気的には直列 接続となるようにする。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板上に、弾性表面波伝搬方向に沿 って3個のIDTを近接配置し、その両外側に反射器を 配置し、0次対称モードと2次対称モードとの結合を利 用した縦結合型二重モード弾性表面波フィルタであっ て、中央のIDTを2分割し、音響的には縦続接続、電 気的には直列接続となるように構成した弾性表面波フィ ルタ。

【請求項2】 圧電基板上に、弾性表面波伝搬方向に沿 って2個の I D T を近接配置し、その両外側に反射器を 配置し、0次対称モードと1次反対称モードとの結合を 利用した縦結合型二重モード弾性表面波フィルタであっ て、前記2個のIDTの一方を2分割し、音響的には縦 続接続、電気的には直列接続となるように構成した弾性 表面波フィルタ。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話等に使用 される弾性表面波フィルタに関するものであって、さら に詳しくは3個の弾性表面波変換器(Interdigital Tra 20 nsducer、以下、IDTと略記する)を用い、0次と2 次の二つの対称モードの結合を利用し、かつ電気信号の 平衡出力を可能とし、半導体能動素子への直接信号入力 を可能とした縦結合型二重モード弾性表面波フィルタ、 および2個のIDTを用い、0次対称モードと1次反対 称モードとの結合を利用し、かつ電気信号の平衡出力を 可能とし、半導体能動素子への直接信号入力を可能とし た縦結合型二重モード弾性表面波フィルタに関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、自動車に取り付けた自動車電話か 30 ら始まった移動体通信装置は、個々の携帯化、いわゆる 携帯電話へと移行し急速に普及しつつある。この携帯用 電話機は、その普及にともない小型・軽量・低損失化に 対する要求がますます大きくなり、内部に使用される個 々の部品に対しても、小型・軽量・低損失化が求められ ている。移動体通信装置における主要な構成部品である 高周波フィルタには、この要求に応え得るものとして弾 性表面波フィルタが用いられつつある。弾性表面波フィ ルタは、固体表面を伝搬する弾性表面波を利用したフィ ルタであり、その構成法についてはこれまで数多く報告 40 されている。

【0003】移動体通信、特に携帯電話に利用されてい る周波数は、800MHz~1GHz、1.5GHz近傍、1. 8~2 GHzであり、さらに今後、需要の増加に伴い2 GHz を超える周波数帯も利用されるものと思われる。これら の周波数帯域で使用されるフィルタには、低損失、広い 通過帯域が要求され、この要求実現に好適な構成方法と して、弾性表面波を用いた縦結合型二重モードフィルタ があることはすでに公知である。

つとして、特公平7-1859号公報に開示されたもの が挙げられる。同公報には、圧電性基板(この場合は、 Xカット112°回転Y伝搬のタンタル酸リチウムが使 われている)上に、弾性表面波伝搬方向に沿って3個の IDTを配置し、その両外側に格子状反射器を配置する ことにより、中心に対して対称な、いわゆる偶数次モー ドである0次と2次のモードを励起し、これらの結合に より二重モードフィルタを構成することが示されてい る。ここで、縦結合と呼ぶのは、これら二つのモードが 弾性表面波伝搬方向と同一方向に励起されることによ る。このような二重モードフィルタは、水晶パルク波を 用いたモノリシックフィルタにおいて古くから知られて おり、その設計に際しては、二つのモードの周波数配置 が重要なことが知られている。同公報においても、この 周波数配置として、0次モードの共振周波数と2次モー ドの反共振周波数とをほぼ一致させる、すなわち両周波 数の正規化周波数差が0、0005より小さくなるよう にすることが示されている。そして、この構成により、 比帯域幅 (通過帯域幅を中心周波数で除した値) 0. 4 0%のフィルタが得られたことが示されている。

【0005】一方、二つのIDTを弾性表面波伝搬方向 に近接配置し、その両外側に反射器を配置した構成の縦 結合型二重モードフィルタの構成例としては、例えば、 特公平3-51330号公報に記載されたものが挙げら れる。この場合は、中心に対して対称なり次のモード と、反対称な1次のモードとを励起し、これらの結合に より二重モードフィルタを構成する。ここで引用した従 来例においては、圧電基板としてタンタル酸リチウム、 STカット水晶が使われ、その基板上に形成するIDT の総対数、および交差幅を制御することによって、構成 されるフィルタの通過帯域幅が制御できることが示され ている。なお、同公報には、タンタル酸リチウムのカッ ト角および弾性表面波伝搬方向についての明確な記述は ないが、温度特性の記述からXカット112°回転Y伝 搬であることが予想される。

【0006】さて、現在国内外で実用となっている移動 体通信、すなわち携帯電話、コードレス電話システムに は、米国のAMPS方式、欧州のGSM、EGSMおよ びCT-2方式、日本国内のPHS、PDCおよびNT ACS方式等、各種のものが存在し、さらには、CDM A方式、W-CDMA (ワイドバンドCDMA) 方式も 実用に供されようとしている。これらのシステムの高周 波回路部に使用されるフィルタでは、通過帯域幅が数メ ガヘルツから数十メガヘルツまで各種仕様のものが要求 されるが、前記縦結合型二重モード弾性表面波フィルタ は、この広範囲な仕様要求に応え得るものとされてい る。具体的には、圧電基板を電気機械結合係数の大きな 材料から構成すると、通過帯域幅を広くすることがで き、また、2個のIDTを設けて0次対称モードと1次 【0004】縦結合型二重モードフィルタの構成例の一 50 反対称モードとを利用するよりも、3個のIDTを設け

て0次対称モードと2次対称モードとを利用したほうが 広帯域化が可能となる。圧電基板として電気機械結合係 数の大きな64°回転Yカットニオブ酸リチウムを用 い、これに2個のIDTを設けた構造は、例えば特開平 4-207615号公報に開示されており、64°回転 Yカットニオブ酸リチウムに3個のIDTを設けた構造 は、例えば特開平5-267990号公報に開示されて いる。このように、縦結合型二重モード弾性表面波フィ ルタにおいて使用する圧電基板と設置するIDTの個数 とは、要求仕様に応じ適宜組み合わせられる。

【0007】以上述べたように、移動体通信端末機の高 周波回路部には、弾性表面波フィルタがその小型軽量と いう特徴のために多用されている。そして、多様な要求 仕様に応えるためには、設計自由度の大きな縦結合型二 重モードフィルタが適当である。

【0008】ところで、移動体通信端末、具体的には携 帯電話機の構成をみると、前記弾性表面波フィルタは、 通常、受信高周波回路部のローノイズアンプとミキサー との間、またはローノイズアンプの前段に配されてい る。ミキサーやアンプなどの能動素子は、入出力インピ 20 ーダンスが、通常、200Ωであり、また、低電圧でダ イナミックレンジを広くし、高いゲインを得るために、 入出力が平衡型とされるようになってきている。しか し、上述した従来の弾性表面波フィルタでは、入出カイ ンピーダンスが50Ωとされ、かつ入出力のそれぞれの 端子対の一方の端子が接地される不平衡型となっている ために、周辺能動素子への直接接続ができず、また接地 条件によりノイズの影響が除去できないという問題があ

【0009】能動素子の入出力の平衡化と、そこに使わ 30 れる弾性表面波フィルタの入出力の平衡化とに関する課 題については、例えば「電子情報通信学会総合大会講演 論文集(基礎・境界)講演番号A-11-17、p29 2、1997年」において報告されている。この報告で は、アンテナ側への不平衡50Ω整合とアンプ側への平 衡200Ω整合とに対応できるRF用SAWフィルタと して、100Ω系SAW共振子フィルタ4素子を用い、 入力側は並列、出力側は直列接続とすることで、50Ω -200Ωインピーダンスを実現している。そして、平 **衡出力側において一方のSAWフィルタをIDTの向き** の逆転により入出力位相反転させ、平衡信号が出力され る構成としている。しかし、この構成では素子サイズが 大きくなり、その結果、ウェーハ当たりの取り個数が減 り、コスト高となってしまう問題がある。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、縦結 合型二重モードフィルタにおいて、その入出力の両方、 または入力か出力かのいずれかの端子を平衡型とし、か つそのインピーダンスを従来構成の50Ωからその4倍 の200Ω前後に上昇させると共に、これによるフィル

夕の大型化を避けることである。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】上記目的は、下記(1) および(2)のいずれかの構成により達成される。

(1) 圧電基板上に、弾性表面波伝搬方向に沿って3 個のIDTを近接配置し、その両外側に反射器を配置 し、0次対称モードと2次対称モードとの結合を利用し た縦結合型二重モード弾性表面波フィルタであって、中 央のIDTを2分割し、音響的には縦続接続、電気的に 10 は直列接続となるように構成した弾性表面波フィルタ。

圧電基板上に、弾性表面波伝搬方向に沿って2 個のIDTを近接配置し、その両外側に反射器を配置 し、0次対称モードと1次反対称モードとの結合を利用 した縦結合型二重モード弾性表面波フィルタであって、 前記2個のIDTの一方を2分割し、音響的には縦続接 続、電気的には直列接続となるように構成した弾性表面 波フィルタ。

#### [0012]

[0013]

【作用および効果】本発明では、従来50公に設定され ていた一つのIDTを2分割し、かつ、これらを音響的 に縦続(カスケード)接続、電気的に直列接続となるよ うに配置するので、従来の縦結合型二重モードフィルタ に対し素子寸法を増大させることなく、インピーダンス を従来の4倍の200Ωに上昇させることができ、周辺 能動素子の入力インピーダンスと整合させることができ る。また、従来IDT電極指を挟んで対向してあった外 部端子への接続用バスバーを同一縁に形成することがで きるので、平衡型入出力端子対の両端子とも外側から見 て同一の電気長とすることができ、特性的に好ましい。

【実施例】以下、実施例をもとに、本発明を詳細に説明

【0014】図1は、本発明の弾性表面波フィルタの一 実施例を示す電極構造概略図である。この弾性表面波フ ィルタでは、圧電基板(図示せず)上に、中央 I D T 1 1が配置され、その両外側に外側 I D T 1 2、13が配 置され、さらにその両外側に反射器14、14が配置さ れている。

【0015】この実施例では、圧電基板には64°回転 YカットX伝搬ニオブ酸リチウムを用い、電極はスパッ 夕成膜したA1-0. 5wt%Cu合金を用いたが、他 の成膜方法であってもよいし、電極材も純AIや他のA 1合金であってもよい。また、この実施例では、IDT 周期λを4.648μmとし、このλで規格化した電極 厚さを3.55%としたが、これらは要求仕様に応じて 適宜設定すればよい。

【0016】次に、IDT、反射器の諸元について記す と、中央 I D T 1 1 の実効対数は 1 7 対であり、外側 I DT12、13の実効対数はそれぞれ11対であり、電 極指交差幅は56 入である。この構成では、中央IDT

5

11の左右の音響ポートが互いに反対極性となるため、その両外側の外側IDT12、13は、互いに上下反転となるように形成してある。しかし、中央IDTからの距離を半波長ずらすことによって、外側IDT12、13を反転関係とせずに同一構造とすることもできる。反射器14は、反射ストライプ数を250本とし、そのピッチは、IDTコンダクタンス最大位置が反射器ストップバンド内に入るように、若干広く設定した。

【0017】図1の構成は、中央IDT11に接続され ている出力端子15、16が共に接地されていない平衡 10 出力型であり、出力端子15、16を弾性表面波伝搬路 からほぼ等しい電気長で取り出せるため、特性的に好ま しい。そして、中央IDT11を二分割しかつ直列接続 としているので、出力インピーダンスが2000とな る。なお、この構成において、中央IDT11を分割直 列接続構成とせずに従来構造とした場合、入出力インピ ーダンスは共に50Ωであることを、別途確認した。こ の構成では、外側 I D T 1 2、13 に接続されている入 力端子17を不平衡型としているので、50Ω不平衡入 カー2000平衡出力の構成となる。ただし、出力端子 20 15、16を入力端子として用い、入力端子17を出力 端子として用いれば、200Ω平衡入力-50Ω不平衡 出力の構成とすることができる。どちらの構成とするか は、弾性表面波フィルタの適用箇所に応じて適宜選択す ればよい。なお、出力端子と入力端子とを逆にしてもよ いことは、以下に説明する他の実施例においても同様で

【0018】なお、分割の元となる $50\Omega$ 系の中央ID Tが偶数本の電極指を有する場合には、図1に示すよう に電極指数が等しくなるように2分割すればよいが、分 割の元となる $50\Omega$ 系の中央IDTが奇数本の電極指を 有する場合には、分割直列構成となる2つのIDTは、 電極指数が1本異なることになる。

【0019】図2に、本発明の他の実施例を示す。従来 から、フィルタの帯域外減衰量の確保のため、縦結合型 二重モードフィルタを二段縦続接続構成とすることが知 られていたが、この二段縦続接続構成に本発明を適用し た例が、図2に示す実施例である。この構成は、両側を 反射器14a、14aに挟まれた3個のIDTを有する 1段目の縦結合型二重モードフィルタ1aにおいて、中 40 央IDT11aを、図1に示す中央IDT11と同様に 分割直列接続構成とし、出力端子15a、16aを平衡 型としたものである。2段目の縦結合型二重モードフィ ルタ1bは、両側を反射器14b、14bに挟まれた3 個のIDTのうち、入力端子17を接続した中央IDT 11 bを従来の構成としたものである。そして、両外側 IDT同士、すなわち外側IDT12aと外側IDT1 2b、および外側IDT13aと外側IDT13bとを 接続して縦続接続構成とすることにより、500不平衡 入力-200Ω平衡出力の構成で、かつ帯域外減衰量の 50 大きなフィルタが得られている。

【0020】図3に、本発明の他の実施例を示す。この 構成は、1段目の縦結合型二重モードフィルタ1 a およ び2段目の縦結合型二重モードフィルタ1bにおいて、 それぞれの中央IDT11aおよび中央IDT11b を、図1に示す中央 I D T 1 1 と同様に分割直列接続構 成とし、出力端子15a、16aおよび入力端子15 b、16bを平衡型としたものである。そして、両外側 IDT同士、すなわち外側 IDT12aと外側 IDT1 2b、および外側IDT13aと外側IDT13bとを 接続して縦続接続構成としたものである。すなわち、図 1に示す縦結合型二重モードフィルタを、その不平衡入 力側が段間接続部となるように配置した二段縦続接続構 成である。この構成により、平衡型-平衡型の入出力関 係が得られ、かつ入出力インピーダンスを200Ωとす ることができるので、フィルタの前後に能動素子のある 回路部への適用に適する。そして、この構成では、入力 側および出力側の両方の端子対をいずれも同一電気長と

【0021】以上、3個のIDTを用いた縦結合型二重モードフィルタに本発明を適用した場合の構成について説明したが、2個のIDTを用い、0次対称モードと1次反対称モードとの結合を利用する縦結合型二重モードフィルタにおいても、本発明により平衡型入出力構成を実現することができる。

【0022】図4、図5、図6に、2個のIDTを設けた縦結合型二重モードフィルタに本発明を適用した場合の実施例をそれぞれ示す。

【0023】図4は、圧電基板(図示せず)上に、弾性表面波伝搬方向に沿って2個のIDT21、22を近接配置し、その両外側に反射器14、14を配置し、0次対称モードと1次反対称モードとの結合を利用する縦結合型二重モード弾性表面波フィルタであり、一方のIDT21を2分割し、図1における中央IDT11と同様に、音響的には縦続接続、電気的には直列接続構成となるように構成したものである。この構成においても、図1の構成と同様に、出力端子15、16が平衡型であり、入力端子17が不平衡型であって、50Q不平衡入力-200Q平衡出力の構成となる。

【0024】この構成における圧電基板の構成材料は特に限定されないが、2個のIDTを設ける構成とするのは、比較的狭帯域の特性が要求される場合なので、圧電基板としては比較的電気機械結合係数の小さな36°回転YカットX伝搬タンタル酸リチウムや、Xカット112°回転Y伝搬タンタル酸リチウムが多用される。

【0025】2個のIDTを設ける構成の場合も、前述した3個のIDTを設ける構成の場合と同様に、帯域外減衰量向上のため、通常、二段縦続接続して使用され、る。

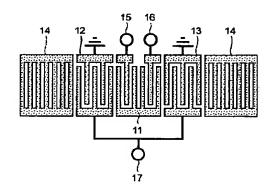
【0026】二段縦続接続した実施例を、図5に示す。

7

図4と図5との関係は、図1と図2との関係と同様である。すなわち、この構成は、1段目の縦結合型二重モードフィルタ1 aにおいて、一方のIDT21aを、図4のIDT21と同様に分割直列接続構成とし、出力端子15a、16aを平衡型としたものである。2段目の縦結合型二重モードフィルタ1bは、入力端子17を接続した一方のIDT22bを従来の構成としたものである。そして、他方のIDT同士、すなわちIDT22aとIDT21bとを接続して縦続接続構成とすることにより、50Ω不平衡入力-200Ω平衡出力の構成で、かつ帯域外減衰量の大きなフィルタが得られている。

【0027】二段縦続接続した他の実施例を、図6に示す。図4と図6との関係は、図1と図3との関係と同様である。すなわち、この構成は、1段目の縦結合型二重モードフィルタ1 a および2段目の縦結合型二重モードフィルタ1 bにおいて、それぞれの一方のIDT21 a および一方のIDT22 bを、図4のIDT21と同様に分割直列接続構成とし、出力端子15 a、16 a および入力端子15 b、16 bを平衡型としたものである。そして、他方のIDT同士、すなわちIDT22 a と IDT21 b とを接続して縦続接続構成としたものである。すなわち、図4に示す縦結合型二重モードフィルタを、その不平衡入力側が段間接続部となるように配置した二段縦続接続構成である。この構成により、200 $\Omega$ 平衡-200 $\Omega$ 平衡の入出力関係が得られるので、フィルタの前後に能動素子のある回路部への適用に適する。

【図1】



【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の縦結合型二重モード弾性表面波フィル 夕におけるIDTの構成を示す平面図である。

【図2】本発明の縦結合型二重モード弾性表面波フィルタを、二段縦続接続による平衡-不平衡構成とした場合の IDTの構成を示す平面図である。

【図3】本発明の縦結合型二重モード弾性表面波フィルタを、二段縦続接続による平衡-平衡構成とした場合のIDTの構成を示す平面図である。

0 【図4】本発明の縦結合型二重モード弾性表面波フィルタにおけるIDTの構成を示す平面図である。

【図5】本発明の縦結合型二重モード弾性表面波フィルタを、二段縦続接続による平衡-不平衡構成とした場合のIDTの構成を示す平面図である。

【図6】本発明の縦結合型二重モード弾性表面波フィルタを、二段縦続接続による平衡-平衡構成とした場合の IDTの構成を示す平面図である。

【符号の説明】

1a、1b 1段構成の縦結合型二重モードフィルタ

11、11a、11b 中央IDT

12、12a、12b、13、13a、13b 外側I DT

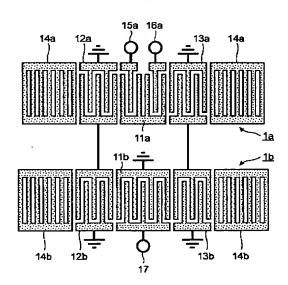
14、14a、14b 反射器

15、15a、16、16a 出力端子

15b、16b、17 入力端子

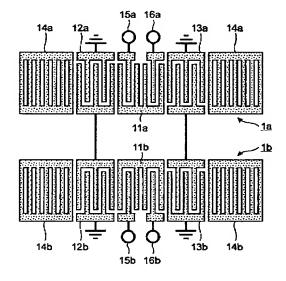
21, 21a, 21b, 22, 22a, 22b IDT

【図2】

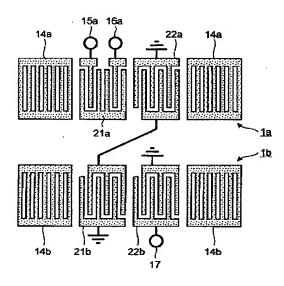


8

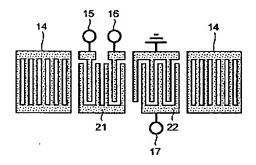
【図3】



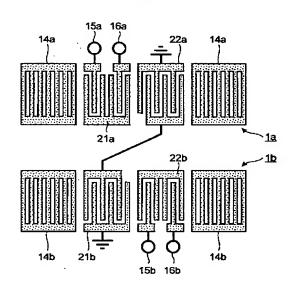
【図5】



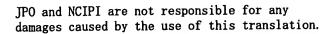
【図4】



【図6】



### \* NOTICES \*



- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

# Bibliography

- (19) [Publication country] Japan Patent Office (JP)
- (12) [Kind of official gazette] Open patent official report (A)
- (11) [Publication No.] JP,11-97966,A
- (43) [Date of Publication] April 9, Heisei 11 (1999)
- (54) [Title of the Invention] Surface acoustic wave filter
- (51) [International Patent Classification (6th Edition)]

H03H 9/145 9/25 9/64

## [FI]

H03H 9/145 9/25 Z 9/64 Z

[Request for Examination] Un-asking.

[The number of claims] 2

[Mode of Application] FD

[Number of Pages] 6

- (21) [Application number] Japanese Patent Application No. 9-275174
- (22) [Filing date] September 22, Heisei 9 (1997)
- (71) [Applicant]

[Identification Number] 000003067

[Name] TDK Corp.

[Address] 1-13-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

(72) [Inventor(s)]

[Name] Nakazawa Michiyuki

[Address] 1-13-1, Nihonbas Chuo-ku, Tokyo Inside of TDK Corp.

(72) [Inventor(s)]

[Name] Osanai Katsunori

[Address] 1-13-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo Inside of TDK Corp.

(72) [Inventor(s)]

[Name] Sato Katsuo

[Address] 1-13-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo Inside of TDK Corp.

(74) [Attorney]

[Patent Attorney]

[Name] Ishii Positive 1

## [Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

### **Epitome**

# (57) [Abstract]

[Technical problem] In a vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter, while using the terminal of an input or an output [ both the I/O or ] as a balanced type and raising the impedance before and after [ of the 4 times ] 200ohms from 50ohms of a configuration conventionally, enlargement of the filter by this is avoided.

[Means for Solution] Contiguity arrangement of the three IDT(s) is carried out along the surface acoustic wave propagation direction, central IDT is divided into two in the configuration using association with zero-order symmetric mode and secondary symmetric mode, and it is made to become cascade connection and an electric target with series connection acoustically. Moreover, contiguity arrangement of the two IDT(s) is carried out along the surface acoustic wave propagation direction, one side of said two IDT(s) is divided into two in the configuration using association with zero-order symmetric mode and primary antisymmetrical state mode, and it is made to become cascade connection and an electric target with series connection

acoustically.

# [Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## **CLAIMS**

# [Claim(s)]

[Claim 1] On a piezo-electric substrate, contiguity arrangement of the three IDT(s) is carried out along the surface acoustic wave propagation direction, a reflector is arranged on both the outside, it is a vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter using association with zero-order symmetric mode and secondary symmetric mode, central IDT is divided into two, and they are cascade connection and the surface acoustic wave filter constituted so that it might become series connection electrically acoustically.

[Claim 2] On a piezo-electric substrate, contiguity arrangement of the two IDT(s) is carried out along the surface acoustic wave propagation direction, a reflector is arranged on both the outside, it is a vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter using association with zero-order symmetric mode and primary antisymmetrical state mode, one side of said two IDT (s) is divided into two, and they are cascade connection and the surface acoustic wave filter constituted so that it might become series connection electrically acoustically.

# [Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the

JP-A-H11-97966 Page 4 of 14

original precisely.



2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

#### **DETAILED DESCRIPTION**

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention is a thing about the surface acoustic wave filter used for a cellular phone etc. They are three surface acoustic wave converters (Interdigital Transducer) in more detail. Use and association of two symmetric modes, zero-order and the 2nd order, is used. the following and IDT -- outlining -- And the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter which made the balanced output of an electrical signal possible and enabled the direct signal input to a semi-conductor active element, And it is related with the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter which used association with zero-order symmetric mode and primary antisymmetrical state mode, and made the balanced output of an electrical signal possible using two IDT(s), and enabled the direct signal input to a semi-conductor active element.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, the mobile communication device which began from the land mobile radiotelephone attached in the automobile shifts to each carrying-izing and the so-called cellular phone, and is spreading quickly. It becomes large [ the demand to small, a light weight, and low-loss-izing ] with that spread increasingly [ this portable telephone ], and small, a light weight, and low loss-ization are called for also from each components used for the interior. A surface acoustic wave filter is used for the high pass filter which are the main component parts in a mobile communication device as what can meet this demand. A surface acoustic wave filter is a filter using the surface acoustic wave which spreads a solid-state front face, and many are reported about the construction until now. [0003] The frequencies used for mobile communications, especially a cellular phone are 800MHz - 1GHz, about 1.5GHz, and 1.8-2GHz, and it will be thought further from now on that the frequency band which exceeds 2GHz with the increment in need is also used. It is already well-known that low loss and a large passband are required of the filter used in these frequency bands, and there is a vertical joint mold duplex mode filter using the surface acoustic wave as the suitable configuration approach for this demand implementation in it. [0004] What was indicated by JP,7-1859,B is mentioned as one of the examples of a configuration of a vertical joint mold duplex mode filter. Zero-order and the secondary symmetrical mode which is the so-called even symmetric mode are excited in this official

JP-A-H11-97966 Page 5 of 14

report to a core, and constitute and adupted a duplex mode filter by these association is shown to it by by arranging three IDT(s) along the surface acoustic wave propagation direction, and arranging a grid-like reflector on both that outside on a piezoelectric substrate (in this case, the lithium tantalate of X cut 112 degree rotation Y propagation being used). Here, it is because these two modes are excited in the same direction as the surface acoustic wave propagation direction to call it vertical association. Such a duplex mode filter is known for many years in the monolithic filter which used the Xtal bulk wave, and it is known on the occasion of the design that frequency arrangement in the two modes is important. Also in this official report, as this frequency arrangement, the resonance frequency in zero-order mode and the antiresonant frequency in the secondary mode are made mostly in agreement, namely, making it the normalized frequency difference of both frequencies become small from 0.0005 is shown. And it is shown by this configuration that the filter of 0.40% of fractional band width (value which \*\* (ed) pass band width with center frequency) was obtained.

[0005] On the other hand, contiguity arrangement of the two IDT(s) is carried out in the surface

acoustic wave propagation direction, and what was indicated by JP,3-51330,B is mentioned. for example as an example of a configuration of the vertical joint mold duplex mode filter of a configuration of having arranged the reflector on both the outside. in this case, a core -receiving -- the symmetrical zero-order mode -- anti- -- the primary symmetry mode is excited and these association constitutes a duplex mode filter. IDT which lithium tantalate and ST cut Xtal are used as a piezo-electric substrate, and is formed on the substrate in the conventional example quoted here -- the total -- it is shown by by controlling a logarithm and crossover width of face that the pass band width of the filter constituted is controllable. In addition, although there is no clear description about the cut angle and the surface acoustic wave propagation direction of lithium tantalate in this official report, it is expected from description of the temperature characteristic that it is X cut 112 degree rotation Y propagation. [0006] Now, various kinds of things, such as a U.S. AMPS method, European GSM, EGSM and a CT-2 method, PHS of Japan, PDC, and a NTACS method, exist in the mobile communications which are used in and outside [ current ], i.e., a cellular phone, and a cordless telephones system, and practical use is going to be further presented also with the CDMA method and the W-CDMA (wideband CDMA) method. With the filter used for the RF circuit section of these systems, although the thing of various specifications is required for pass band width from several MHz to dozens of MHz, said vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter shall meet this wide range specification demand. If a piezo-electric substrate is constituted from an ingredient with a big electromechanical coupling coefficient, pass band width can be made large and two IDT(s) will be prepared, and specifically, it will become that it is [ broadband-izing ] more possible to have prepared three IDT(s) and to use zero-order symmetric mode and secondary symmetric mode rather than it uses zero-order symmetric

JP-A-H11-97966 Page 6 of 14

mode and primary antisymmetrical state mode. The structure which repared two IDT(s) in this is indicated by JP,4-207615,A using the 64-degree rotation Y cut lithium niobate with a big electromechanical coupling coefficient as a piezo-electric substrate, and the structure which prepared three IDT(s) in 64-degree rotation Y cut lithium niobate is indicated by JP,5-267990,A. Thus, the piezo-electric substrate used in a vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter and the number of IDT to install are suitably combined according to requirement specification.

[0007] As stated above, the surface acoustic wave filter is used abundantly at the RF circuit section of a mobile telecom terminal machine for the description that it is lightweight small. And in order to respond to various requirement specification, a vertical joint mold duplex mode filter with a big design degree of freedom is suitable.

[0008] by the way, a mobile telecom terminal -- if the configuration of a portable telephone is specifically found, said surface acoustic wave filter is usually arranged between the low noise amplifier of the received RF circuit section, and mixers, or on the preceding paragraph of low noise amplifier. In order that an I/O impedance may be 200ohms, and may make a dynamic range large by the low battery and, as for active elements, such as a mixer and amplifier, may usually acquire high gain, let I/O be a balanced type increasingly. However, with the conventional surface acoustic wave filter mentioned above, since it is the unbalance mold with which an I/O impedance is set to 50 ohms, and one terminal of each terminal pair of I/O is grounded, direct continuation to a circumference active element is not made, and there is a problem that the effect of a noise is unremovable with touch-down conditions. [0009] The technical problem about equilibration of I/O of an active element and equilibration of I/O of the surface acoustic wave filter used there is reported, for example in "the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers synthesis convention lecture collectedworks (foundation and boundary) lecture number A-11-17 and p1997 [ 292 or ]." In this report, using four 100-ohm system SAW resonator filters as an SAW filter for RF which can respond to 50ohm adjustment of unbalance by the side of an antenna, and 200ohm adjustment of balances by the side of amplifier, it is that consider an input side as juxtaposition and an output side considers as series connection, and the 50ohm-200ohm impedance is realized. And in a balanced output side, I/O phase inversion of one SAW filter is carried out by the inversion of the sense of IDT, and it is considering as the configuration to which a balanced signal is outputted. However, with this configuration, component size becomes large, consequently the picking number per wafer becomes fewer, and there is a problem used as cost quantity. [0010]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In a vertical joint mold duplex mode filter, the purpose of this invention is avoiding enlargement of the filter by this while it uses the terminal of an input or an output [ both the I/O or ] as a balanced type and raises the impedance before

JP-A-H11-97966 Page 7 of 14

and after [ of the 4 times ] 200 hms from 500hms of a configuration enventionally. [0011]

[Means for Solving the Problem] The above-mentioned purpose is attained by the configuration of following (1) and either of (2).

- (1) On a piezo-electric substrate, contiguity arrangement of the three IDT(s) is carried out along the surface acoustic wave propagation direction, and arrange a reflector on both the outside, and it is a vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter using association with zero-order symmetric mode and secondary symmetric mode, divide central IDT into two, and they are cascade connection and the surface acoustic wave filter constituted so that it might become series connection electrically acoustically.
- (2) On a piezo-electric substrate, contiguity arrangement of the two IDT(s) is carried out along the surface acoustic wave propagation direction, and arrange a reflector on both the outside, and it is a vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter using association with zero-order symmetric mode and primary antisymmetrical state mode, divide one side of said two IDT(s) into two, and they are cascade connection and the surface acoustic wave filter constituted so that it might become series connection electrically acoustically. [0012]

[Function and Effect] one IDT conventionally set as 50 ohms in this invention -- 2 -- dividing -- and these -- acoustical -- concatenation (cascade) connection -- without increasing a component dimension to the conventional vertical joint mold duplex mode filter, since it arranges so that it may become series connection electrically, 4 times [ over the past ] as many 200 ohms as this can be raised, and an impedance can be adjusted with the input impedance of a circumference active element. Moreover, since the bus bar for connection to the external terminal with which it had countered on both sides of the IDT electrode finger conventionally can be formed in the same edge, the both-ends child of a balanced blocking output terminal pair can see from an outside, and it can consider as the same electric merit, and is desirable in property.

[0013]

[Example] Hereafter, this invention is explained to a detail based on an example.

[0014] <u>Drawing 1</u> is the electrode structure schematic diagram showing one example of the surface acoustic wave filter of this invention. With this surface acoustic wave filter, on the piezo-electric substrate (not shown), a center IDT11 is arranged, an outside 12 and IDT 13 is arranged on both that outside, and reflectors 14 and 14 are arranged further at both that outside.

[0015] Although the electrode used for the piezo-electric substrate the aluminum-0.5wt%Cu alloy which carried out spatter membrane formation in this example using 64-degree rotation Y cut X propagation lithium niobate, you may be other membrane formation approaches and

JP-A-H11-97966 Page 8 of 14

electrode material may also pure aluminum and other aluminum bys. Moreover, what is necessary is just to set these up suitably according to requirement specification, although the IDT period lambda was set to 4.648 micrometers and electrode thickness standardized by this lambda was made into 3.55% in this example.

[0016] next -- if it describes about the item of IDT and a reflector -- the efficiency of a center IDT11 -- a logarithm -- 17 pairs -- it is -- the efficiency of an outside 12 and IDT 13 -- a logarithm is 11 pairs, respectively and electrode finger crossover width of face is 56lambda. With this configuration, since the sound port of right and left of a center IDT11 serves as antipole nature mutually, the outside 12 and IDT 13 of both that outside has been formed so that it may become vertical reversal mutually. However, it can also consider as the same structure by shifting the distance from Center IDT half wave length, without considering an outside 12 and IDT 13 as reversal relation. The reflector 14 made the number of reflective stripes 250, and it set up the pitch widely a little so that the IDT conductance maximum location might enter in a reflector stop band.

[0017] The configuration of drawing 1 is a balanced output mold with which neither of output terminals 15 and 16 connected in the center IDT11 are grounded, and since it can take out output terminals 15 and 16 from a surface acoustic wave propagation path with almost equal electric length, it is desirable in property. And since a center IDT11 is halved and it is considering as series connection, an output impedance is set to 200 ohms. In addition, in this configuration, when it considered as structure conventionally, without considering a center IDT11 as a division series connection configuration, it checked separately that both I/O impedances were 50ohms. With this configuration, since the input terminal 17 connected to the outside 12 and IDT 13 is used as the unbalance mold, it becomes the configuration of -200ohm balanced output of 50-ohm unbalanced inputs. However, if an input terminal 17 is used as an output terminal, using output terminals 15 and 16 as an input terminal, it can consider as the configuration of -50ohm unbalanced output of 200-ohm balanced inputs. As which configuration it considers should just choose suitably according to the application part of a surface acoustic wave filter. In addition, it is same that it is good even if reverse in an output terminal and an input terminal also in other examples explained below.

[0018] In addition, although what is necessary is just to divide into two so that an electrode characteristic may become equal as shown in <u>drawing 1</u> when the center IDT of 50-ohm system which becomes the origin of division has even electrode fingers, when the center IDT of 50-ohm system which becomes the origin of division has odd electrode fingers, two IDT(s) used as a division serial configuration will differ in one electrode characteristic.

[0019] Other examples of this invention are shown in  $\underline{\text{drawing 2}}$ . Although considering a vertical joint mold duplex mode filter as a two-step cascade connection configuration was known from the former for reservation of the magnitude of attenuation of a filter out of band,

JP-A-H11-97966 Page 9 of 14

the example which applied the invention to this two-step cascade concertion configuration is an example shown in drawing 2. In the 1st step of vertical joint mold duplex mode filter 1a which has three IDT(s) into which both sides were inserted by Reflectors 14a and 14a, this configuration considers central IDT11a as a division series connection configuration like the center IDT11 shown in drawing 1, and uses output terminals 15a and 16a as a balanced type. The 2nd step of vertical joint mold duplex mode filter 1b considers central IDT11b which connected the input terminal 17 among three IDT(s) into which both sides were inserted by Reflectors 14b and 14b as the conventional configuration. And by connecting both outsides IDT(s), i.e., outside IDT12a, outside IDT12b, and outside IDT13a and outside IDT13b, and considering as a cascade connection configuration, it is the configuration of -200ohm balanced output of 50-ohm unbalanced inputs, and the big filter of the magnitude of attenuation out of band is obtained.

[0020] Other examples of this invention are shown in drawing 3. In the 1st step of vertical joint mold duplex mode filter 1a, and the 2nd step of vertical joint mold duplex mode filter 1b, this configuration considers each central IDT11a and central IDT11b as a division series connection configuration like the center IDT11 shown in drawing 1, and uses output terminals 15a and 16a and input terminals 15b and 16b as a balanced type. And both outsides IDT(s), i.e., outside IDT12a, outside IDT12b, and outside IDT13a and outside IDT13b are connected, and it considers as a cascade connection configuration. That is, it is the two-step cascade connection configuration which has arranged the vertical joint mold duplex mode filter shown in drawing 1 so that the unbalanced input side may serve as an interstage connection. Since the input/output relation of a balanced type-balanced type is acquired by this configuration and an I/O impedance can be set to 200 ohms, it is suitable for application in the circuit section which has an active element before and after a filter. And with this configuration, each terminal pair of both an input side and an output side is made with the same electrical-and-electric-equipment length.

[0021] As mentioned above, also in the vertical joint mold duplex mode filter using association with zero-order symmetric mode and primary antisymmetrical state mode, a balanced blocking output configuration is realizable, although the configuration at the time of applying this invention to the vertical joint mold duplex mode filter using three IDT(s) was explained with this invention using two IDT(s).

[0022] The example at the time of applying this invention is shown in the vertical joint mold duplex mode filter which prepared two IDT(s) in  $\underline{\text{drawing 4}}$ ,  $\underline{\text{drawing 5}}$ , and  $\underline{\text{drawing 6}}$ , respectively.

[0023] <u>Drawing 4</u> carries out contiguity arrangement of two IDT(s) 21 and 22 along the surface acoustic wave propagation direction on a piezo-electric substrate (not shown). It is the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter which arranges reflectors 14 and 14 on both

JP-A-H11-97966 Page 10 of 14

the outside, and uses association with zero-order symmetric mode and primary antisymmetrical state mode. One IDT21 is divided into two, and like the center IDT11 in drawing 1, acoustically, on cascade connection and an electric target, it constitutes so that it may become a series connection configuration. Also in this configuration, like the configuration of drawing 1, output terminals 15 and 16 are balanced types, and an input terminal 17 is an unbalance mold and serves as a configuration of -200ohm balanced output of 50-ohm unbalanced inputs.

[0024] Although especially the component of the piezo-electric substrate in this configuration is not limited, since the case where the property of a narrow-band is required comparatively considers as the configuration which prepares two IDT(s), as a piezo-electric substrate, 36-degree rotation Y cut X propagation lithium tantalate with a comparatively small electromechanical coupling coefficient and X cut 112 degree rotation Y propagation lithium tantalate are used abundantly.

[0025] Also in a configuration of preparing two IDT(s), it is used for the improvement in the outof-band magnitude of attenuation as well as the case of a configuration of preparing three IDT (s) mentioned above, usually carrying out two-step cascade connection.

[0026] The example which carried out two-step cascade connection is shown in drawing 5. The relation between drawing 4 and drawing 5 is the same as the relation between drawing 1 and drawing 2. That is, in the 1st step of vertical joint mold duplex mode filter 1a, this configuration considers one IDT21a as a division series connection configuration like IDT21 of drawing 4, and uses output terminals 15a and 16a as a balanced type. While connected the input terminal 17 and the 2nd step of vertical joint mold duplex mode filter 1b considers IDT22b as the conventional configuration. And by connecting IDT(s), i.e., IDT22a, and IDT21b of another side, and considering as a cascade connection configuration, it is the configuration of 200ohm balanced output of 50-ohm unbalanced inputs, and the big filter of the magnitude of attenuation out of band is obtained.

[0027] Other examples which carried out two-step cascade connection are shown in <a href="mailto:drawing">drawing</a> and <a href="mailto:drawing">drawing</a> 4 and <a href="mailto:drawing">drawing</a> 6 is the same as the relation between <a href="mailto:drawing">drawing</a> 1 and <a href="mailto:drawing">drawing</a> 3 . That is, in the 1st step of vertical joint mold duplex mode filter 1b, this configuration considers one [ each ] IDT21a and one IDT22b as a division series connection configuration like IDT21 of <a href="mailto:drawing">drawing</a> 4 , and uses output terminals 15a and 16a and input terminals 15b and 16b as a balanced type. And IDT(s), i.e., IDT22a, and IDT21b of another side are connected, and it considers as a cascade connection configuration. That is, it is the two-step cascade connection configuration which has arranged the vertical joint mold duplex mode filter shown in <a href="mailto:drawing</a> 4 so that the unbalanced input side may serve as an interstage connection. Since the input/output relation of -2000hm balance of 200-ohm balances is acquired by this configuration, it is suitable for

application in the circuit sect

which has an active element before



after a filter.

# [Translation done.]

# \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## **DESCRIPTION OF DRAWINGS**

# [Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the top view showing the configuration of IDT in the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter of this invention.

[Drawing 2] It is the top view showing the configuration of IDT at the time of considering the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter of this invention as balanced - unbalance configuration by two-step cascade connection.

[Drawing 3] It is the top view showing the configuration of IDT at the time of making the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter of this invention into balanced - balanced construction by two-step cascade connection.

[Drawing 4] It is the top view showing the configuration of IDT in the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter of this invention.

[Drawing 5] It is the top view showing the configuration of IDT at the time of considering the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter of this invention as balanced - unbalance configuration by two-step cascade connection.

[Drawing 6] It is the top view showing the configuration of IDT at the time of making the vertical joint mold dual mode surface acoustic wave filter of this invention into balanced - balanced construction by two-step cascade connection.

# [Description of Notations]

1a, 1b Vertical joint mold duplex mode filter of an one-step configuration

11, 11a, 11b Center IDT

12, 12a, 12b, 13, 13a, 13b Outside IDT

14, 14a, 14b Reflector

15, 15a, 16, 16a Output tern 15b, 16b, 17 Input terminal 21, 21a, 21b, 22, 22a, 22b IDT

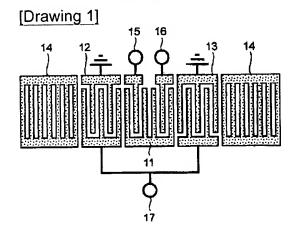
# [Translation done.]

## \* NOTICES \*

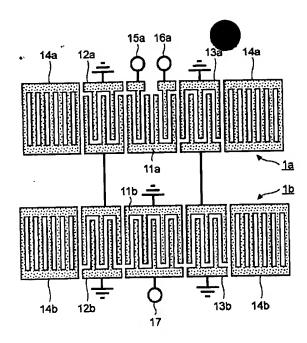
JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

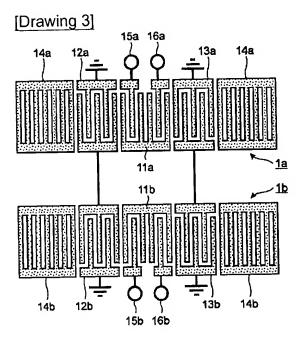
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

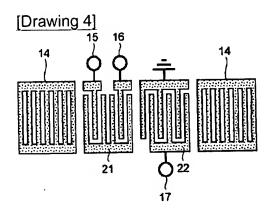
# **DRAWINGS**



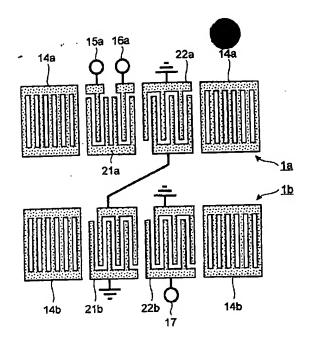
# [Drawing 2]

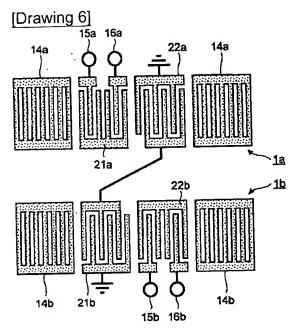






[Drawing 5]





[Translation done.]